2027年３月期 第２四半期 決算説明会

マクニカホールディングス株式会社

2026年11月２日

※2027年3月期　第１四半期より、これまで「集積回路及び電子デバイスその他事業」および「サイバーセキュリティ及びその他ITソリューション事業」の２つの区分を報告セグメントとしてきましたが、CPS（Cyber-Physical System）ソリューション事業の拡大に伴う業績管理体制の見直しにより、当該事業に係る独立した財務情報の把握が可能となり、CPSソリューション事業を独立した報告セグメントとして区分することといたしました。また開示セグメントの区分変更と併せて、「集積回路及び電子デバイスその他事業」の名称を「半導体事業」に、「サイバーセキュリティ及びその他ITソリューション事業」の名称を「サイバーセキュリティ事業」に変更いたします。
なお、前年同期の数値については、変更後のセグメント区分に組み替えた数値により比較・分析を行っております。

AGENDA

01. 実績報告

1. 2026年度 通期 業績予想（連結）の修正
2. 2026年度 上期 業績ハイライト
3. 2026年度 上期 実績（連結）

02. 中期経営計画（2025年～2027年度）の進捗

1. 全社
2. 半導体事業
3. サイバーセキュリティ事業
4. CPSソリューション事業
5. 経営基盤強化

03. Appendix

1. 四半期推移

01. 実績報告

❶ 2026年度 通期 業績予想（連結）の修正
❷ 2026年度 上期 業績ハイライト
❸ 2026年度 上期 実績（連結）

2026年度 通期 業績予想（連結）の修正

	2026年度 経営数値目標（2027年３月期）	
	2026年５月11日公表	今回修正
連結売上高	1兆3,000 億円	**1兆6,700 億円**
半導体事業	1兆880 億円	**1兆4,430 億円**
サイバーセキュリティ事業	1,960 億円	**2,160 億円**
CPSソリューション事業	160 億円	**110 億円**
連結営業利益	520 億円	**675 億円**
半導体事業	375 億円	**565 億円**
サイバーセキュリティ事業	201 億円	**190 億円**
CPSソリューション事業	▲56 億円	**▲80 億円**
連結営業利益率	4.0 %	**4.0 %**
親会社株主に帰属する純利益	320 億円	**460 億円**

2026年度 上期 業績ハイライト

単位：億円	第２四半期 実績	第２四半期 前年同期比		第２四半期 前四半期比		4-9月累積 実績	4-9月累積 前年同期比		FY26通期 計画（修正後）	FY26通期 進捗率
売上高	4,379	+1,440	+49%	+444	+11%	8,313	+2,559	+45%	16,700	50%
半導体事業	3,864	+1,335	+53%	+516	+15%	7,213	+2,298	+47%	14,430	50%
サイバーセキュリティ事業	491	+101	+26%	▲76	▲13%	1,059	+252	+31%	2,160	49%
CPSソリューション事業	23	+4	+21%	+5	+25%	41	+8	+26%	110	37%
営業利益	170	+77	+83%	+5	+3%	335	+160	+92%	675	50%
半導体事業	156	+80	+105%	+19	+14%	293	+158	+117%	565	52%
サイバーセキュリティ事業	35	▲0	▲1%	▲19	▲35%	89	+11	+15%	190	47%
CPSソリューション事業	▲21	▲2	-	+5	-	▲46	▲9	-	▲80	-
親会社株主に帰属する純利益	114	+54	+91%	+4	+4%	223	+113	+102%	460	48%
平均為替レート（¥/USD）	160.70円					159.75円			158円	

- **第２四半期累計**
  半導体事業は、産業機器向けが国内外とも幅広い分野で伸長、車載向けは在庫調整が終息、AIデータセンター向けも好調
  サイバーセキュリティ事業は、引続きエンドポイントセキュリティ・ASM・SASEなど、国内外で好調
  CPSソリューション事業は、自動運転EVバスの販売不振により計画に未達
- **2026年度通期見通し**
  半導体、サイバーセキュリティ事業とも下半期も好調を維持できる見込みであることから、2026年５月11日公表の通期業績予想を上方修正
- **株主還元**
  業績好調を受けて、増配（通期80→90円）と自己株式取得 50億円の実行を発表

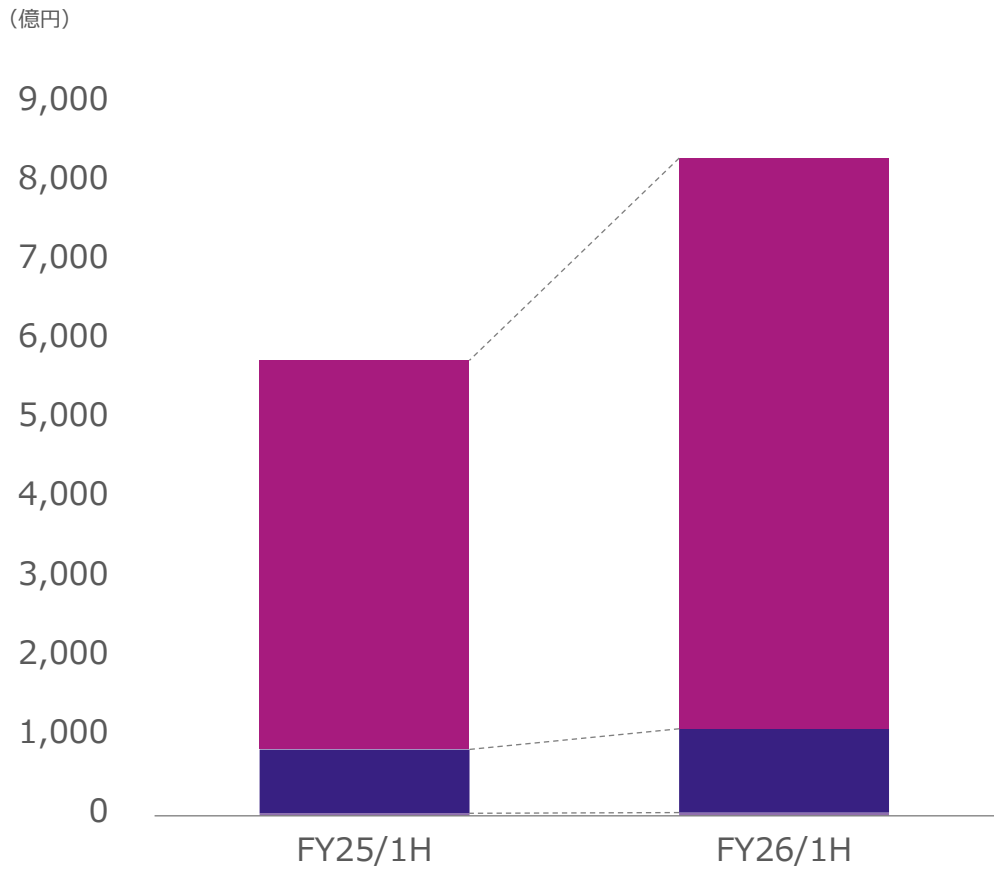
配当の状況（１株当たり）

	中間	期末	年間	配当性向
2025年度	35円	35円	70円	45%
2026年度	45円	45円 ※	90円 ※	35% ※

※ 予想

セグメント別：売上高

8,313億円　前年同期比+44.5%

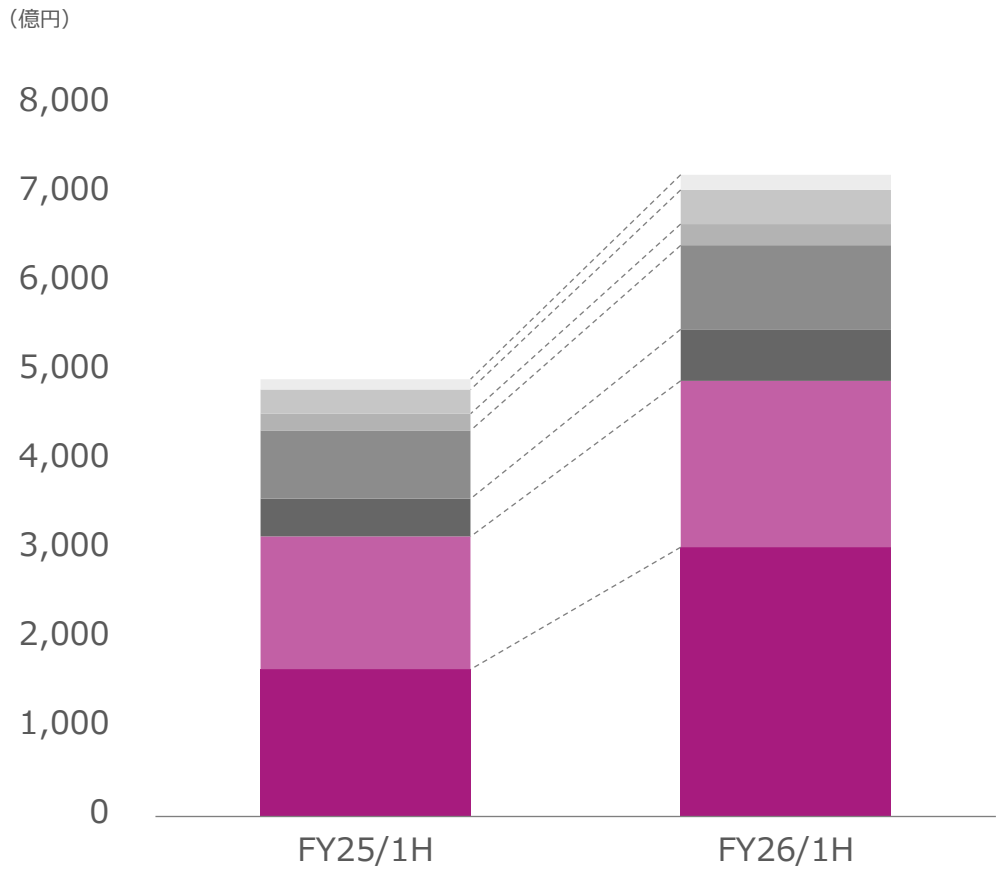


前年同期比+44.5%

（単位：億円）	FY25/1H 実績	FY25/1H 構成比	FY26/1H 実績	FY26/1H 構成比	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率
半導体	4,916	85%	7,213	87%	+2,298	+47%
ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ	807	14%	1,059	13%	+252	+31%
CPSｿﾘｭｰｼｮﾝ	32	1%	41	0%	+8	+26%
合計	**5,754**	**100%**	**8,313**	**100%**	**+2,559**	**+44.5%**

半導体事業（用途別）：売上高

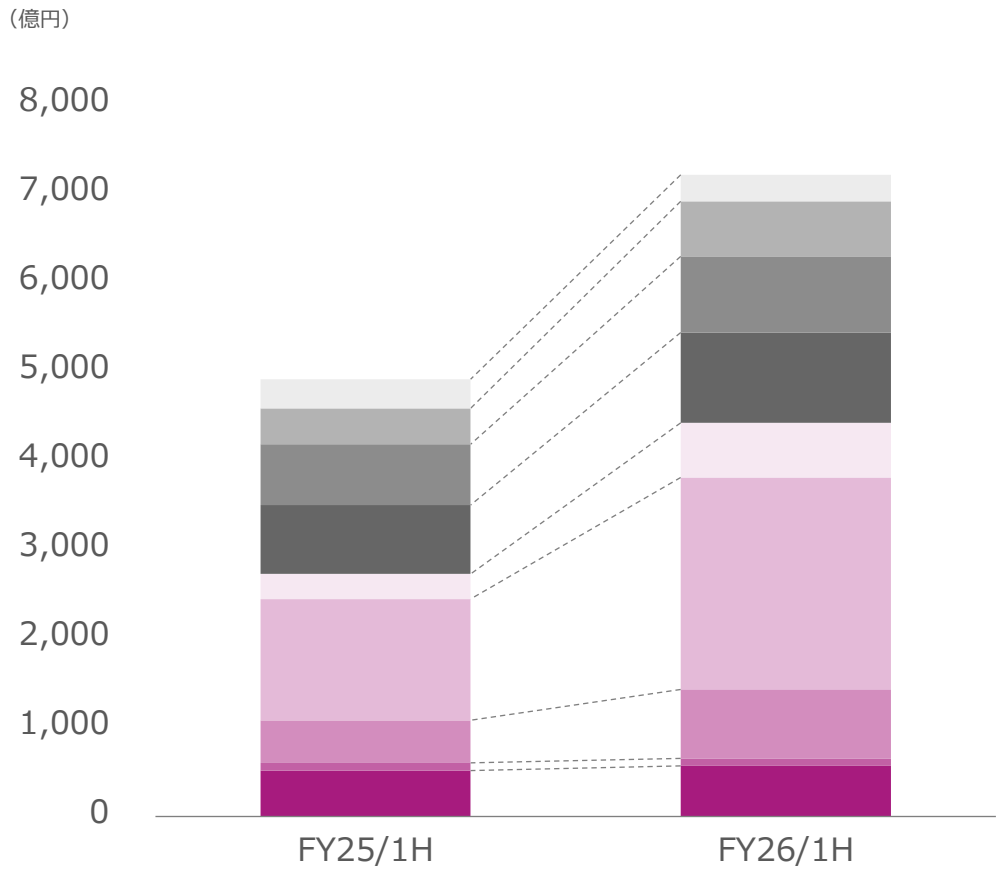
7,213億円　前年同期比+46.7%



（単位：億円）	FY25/1H 実績	FY25/1H 構成比	FY26/1H 実績	FY26/1H 構成比	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率
通信端末	117	2%	171	3%	+54	+46%
通信インフラ	271	5%	383	5%	+112	+41%
OA・周辺機器	188	4%	240	3%	+52	+28%
コンピュータ	768	16%	944	13%	+176	+23%
民生機器	425	9%	578	8%	+153	+36%
車載	1,493	30%	1,871	26%	+378	+25%
産業機器	1,654	34%	3,027	42%	+1,373	+83%
合計	**4,916**	**100%**	**7,213**	**100%**	**+2,298**	**+46.7%**

半導体事業（品目別）：売上高

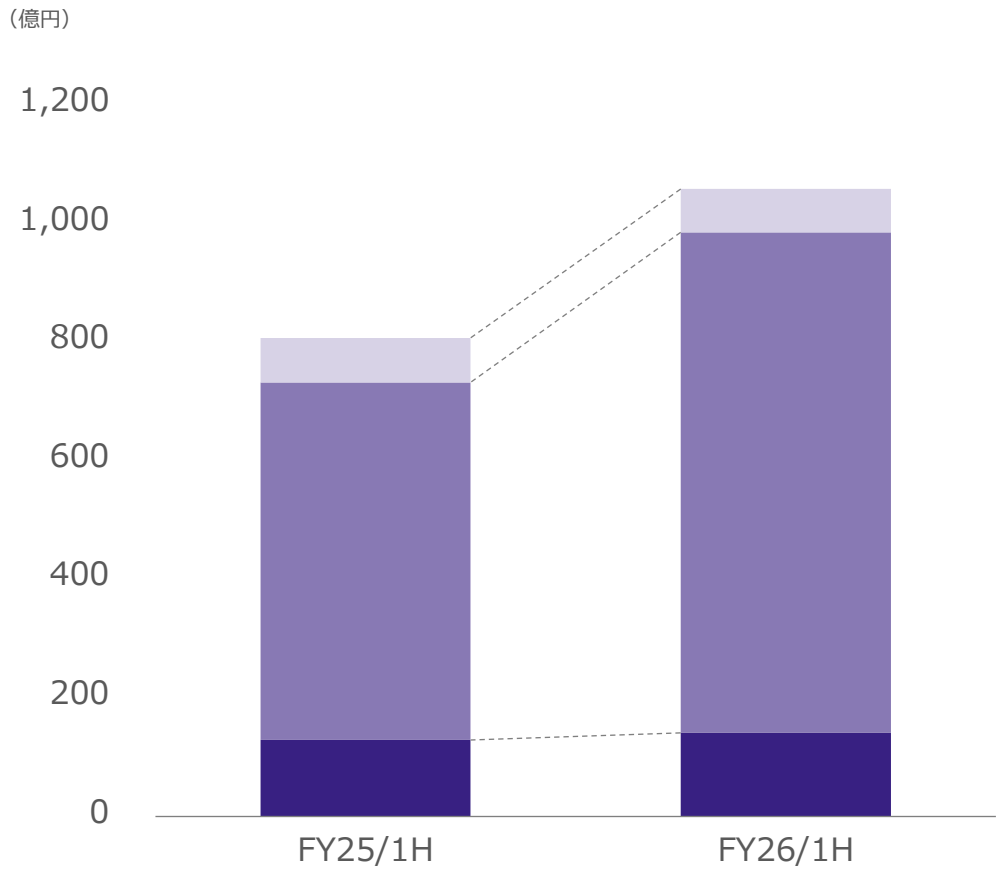
7,213億円　前年同期比+46.7%



（単位：億円）	FY25/1H 実績	FY25/1H 構成比	FY26/1H 実績	FY26/1H 構成比	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率
その他	327	6%	298	4%	▲29	▲9%
電子デバイス	404	8%	619	9%	+215	+53%
パワーIC他	683	14%	856	12%	+173	+25%
マイコン	775	16%	1,015	14%	+240	+31%
メモリー	281	6%	614	8%	+333	+119%
アナログ	1,363	28%	2,383	33%	+1,020	+75%
ASSP	479	10%	775	11%	+295	+62%
ASIC	87	2%	84	1%	▲3	▲3%
PLD	516	10%	569	8%	+53	+10%
合計	**4,916**	**100%**	**7,213**	**100%**	**+2,298**	**+46.7%**

サイバーセキュリティ事業（品目別）：売上高

1,059億円　前年同期比+31.2%

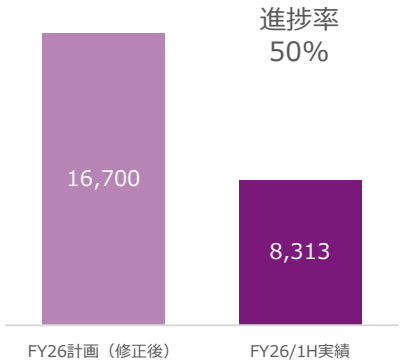


（単位：億円）	FY25/1H 実績	FY25/1H 構成比	FY26/1H 実績	FY26/1H 構成比	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率
ハードウェア	75	9%	73	7%	▲2	▲2%
ソフトウェア	603	75%	844	80%	+241	+40%
サービス	129	16%	141	13%	+12	+10%
合計	**807**	**100%**	**1,059**	**100%**	**+252**	**+31.2%**

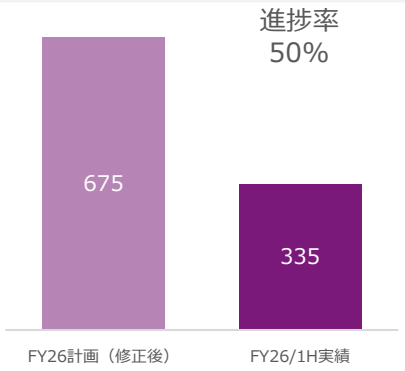
セグメント別業績

グループ連結

売上

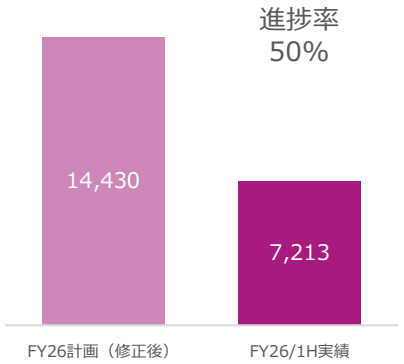


営業利益

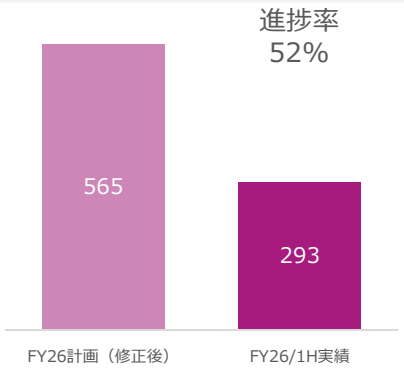


半導体事業

売上

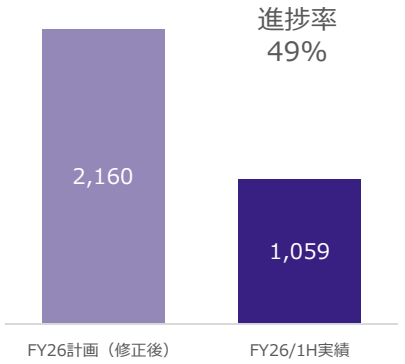


営業利益

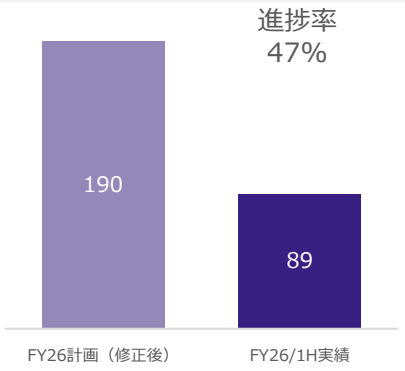


サイバーセキュリティ事業

売上

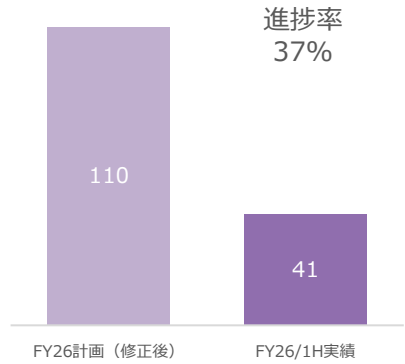


営業利益

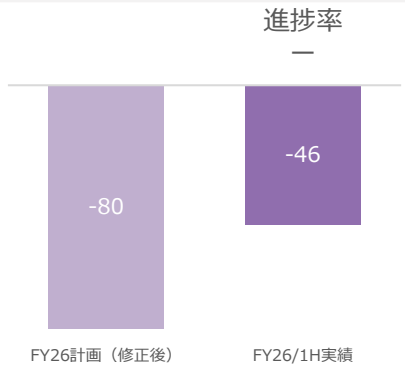


CPSソリューション事業

売上



営業利益



02. 中期経営計画（2025年～2027年度）の進捗

1. 全社
2. 半導体事業
3. サイバーセキュリティ事業
4. CPSソリューション事業
5. 経営基盤強化

02. 中期経営計画（2025年～2027年度）の進捗

❶ 全社

❷ 半導体事業

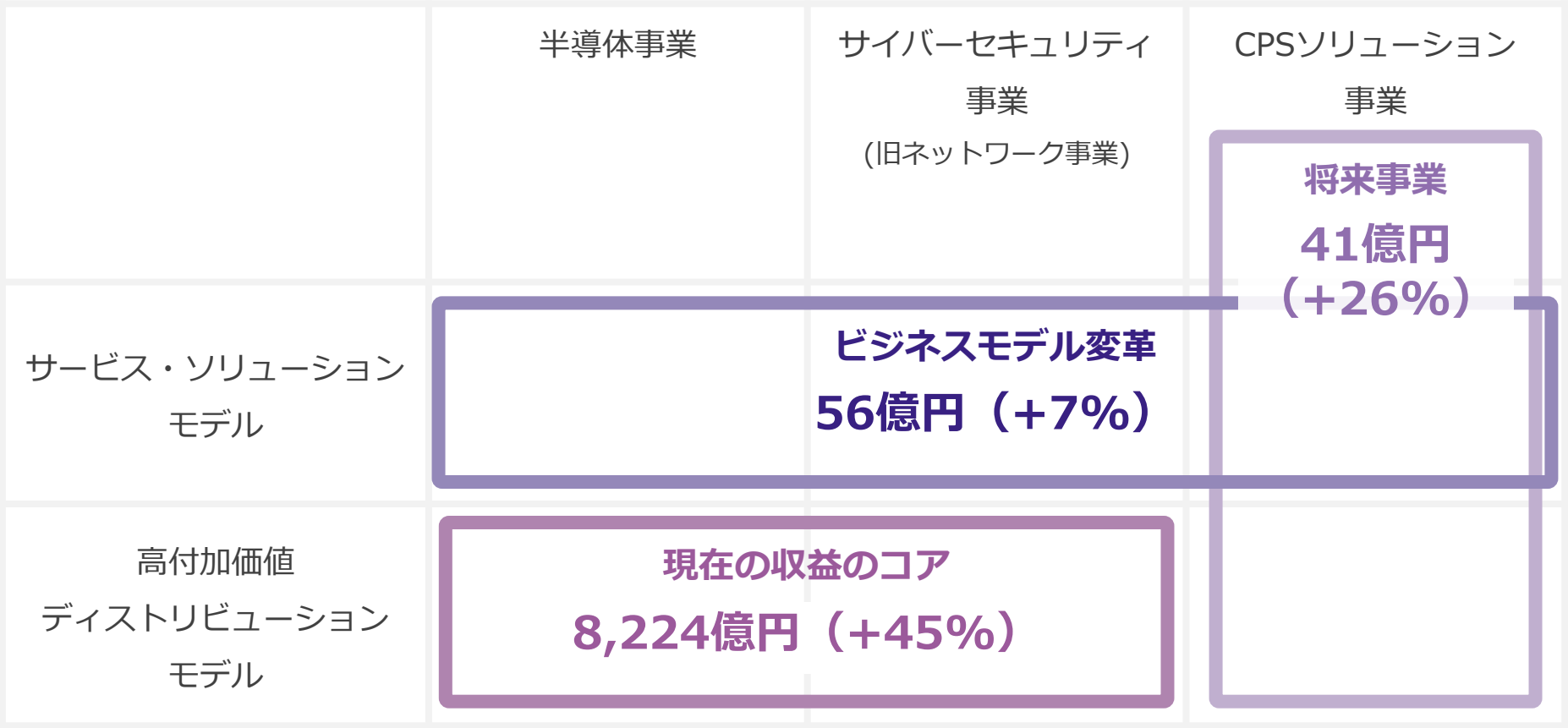
❸ サイバーセキュリティ事業

❹ CPSソリューション事業

❺ 経営基盤強化

ビジネスモデル変革・将来事業

全てのエリアで前年同期で成長



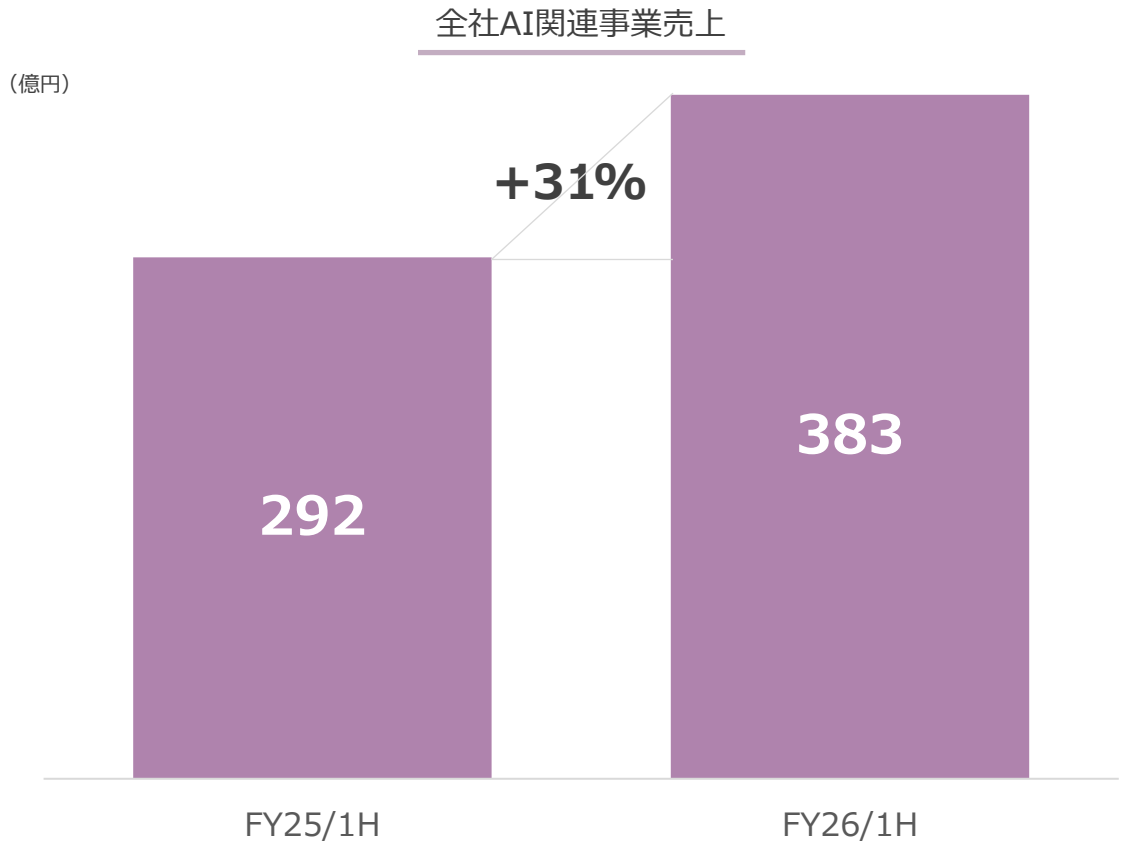
成長投資（現中計期間に500～800億円）

4件の戦略投資を実行

		想定配分	事業領域 半導体	サイバーセキュリティ	CPSソリューション
ビジネスモデル	サービス・ソリューション	約50%		重点投資エリア② **ビジネスモデル変革** **CyberSec IT Consulting**（26/10） 海外セキュリティビジネスの サービス事業拡大	**Orangeleaf Consulting**（26/8） 製造業DXの コンサルティング機能強化
	高付加価値ディストリビューション	約50%	重点投資エリア① **持続的成長** **Indesmatech**（26/5） 北欧地域における事業拡大 **Elektronika**（26/9） インドにおける事業拡大		

全社AI戦略

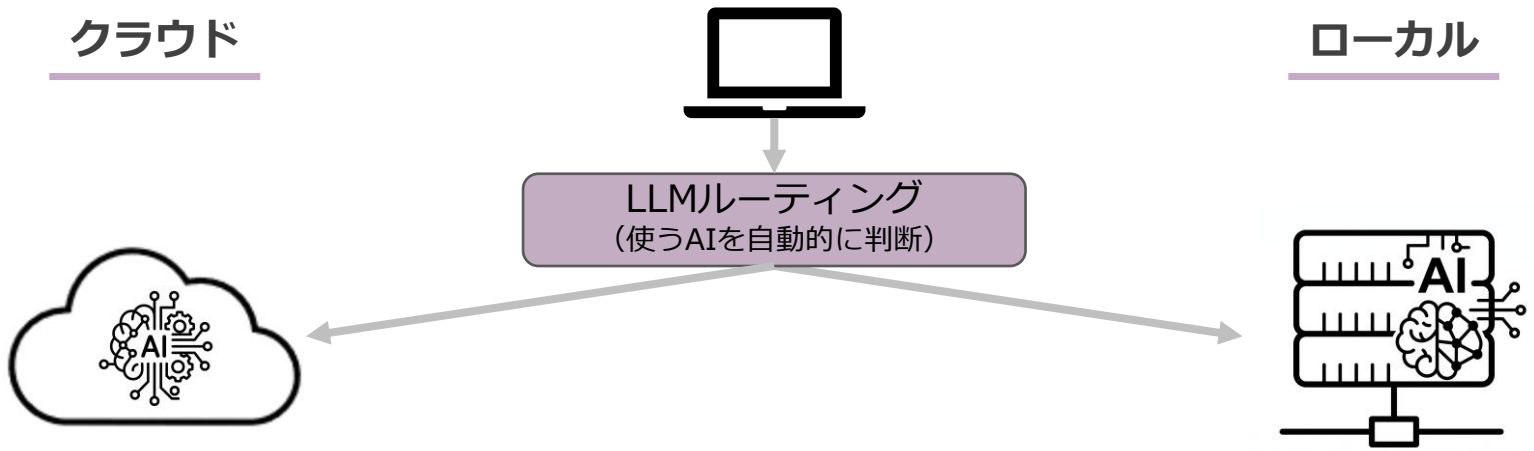
AI関連ビジネス全体で前年同期比＋31%成長



高付加価値ディストリビューションモデル	インフラ系AI商材	•	AIサーバ（データセンター / ローカル） • 高速ネットワーク / ストレージ
	システム系AI商材	•	セキュリティ、LLMルーティング、AI開発/運用関連ソフトウェア
	エッジ系AI商材	•	フィジカルAI
サービス・ソリューションモデル	業種・業務特化型汎用サービス	•	２つのサービスで案件拡大
	個社向けサービス	•	AIインテグレーション

全社AI戦略

企業のAI活用はハイブリッドへ



プラットフォーマーが提供する基盤モデルを
クラウド上のサービスとして利用

- 初期投資なく利用料のみで手軽にAIを利用できる
- 多様なタスクにAIを利用できる
- 最新の高性能なAIモデルを利用できる

オープンソース等のモデルを自社のデータを活用
して再学習し、自社にクローズした環境で利用

- 利用料を抑制できる
- 自社データとオープンソースAIモデルで自社業務に
  特化したAIモデルを開発、利用できる
- セキュアな環境でAIを利用できる

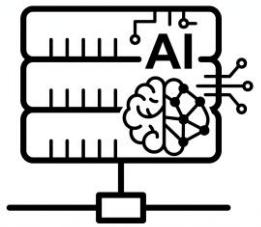
全社AI戦略

キャリア向けビジネス中心からユーザ企業向けビジネスに機会が広がる

クラウド



ローカル



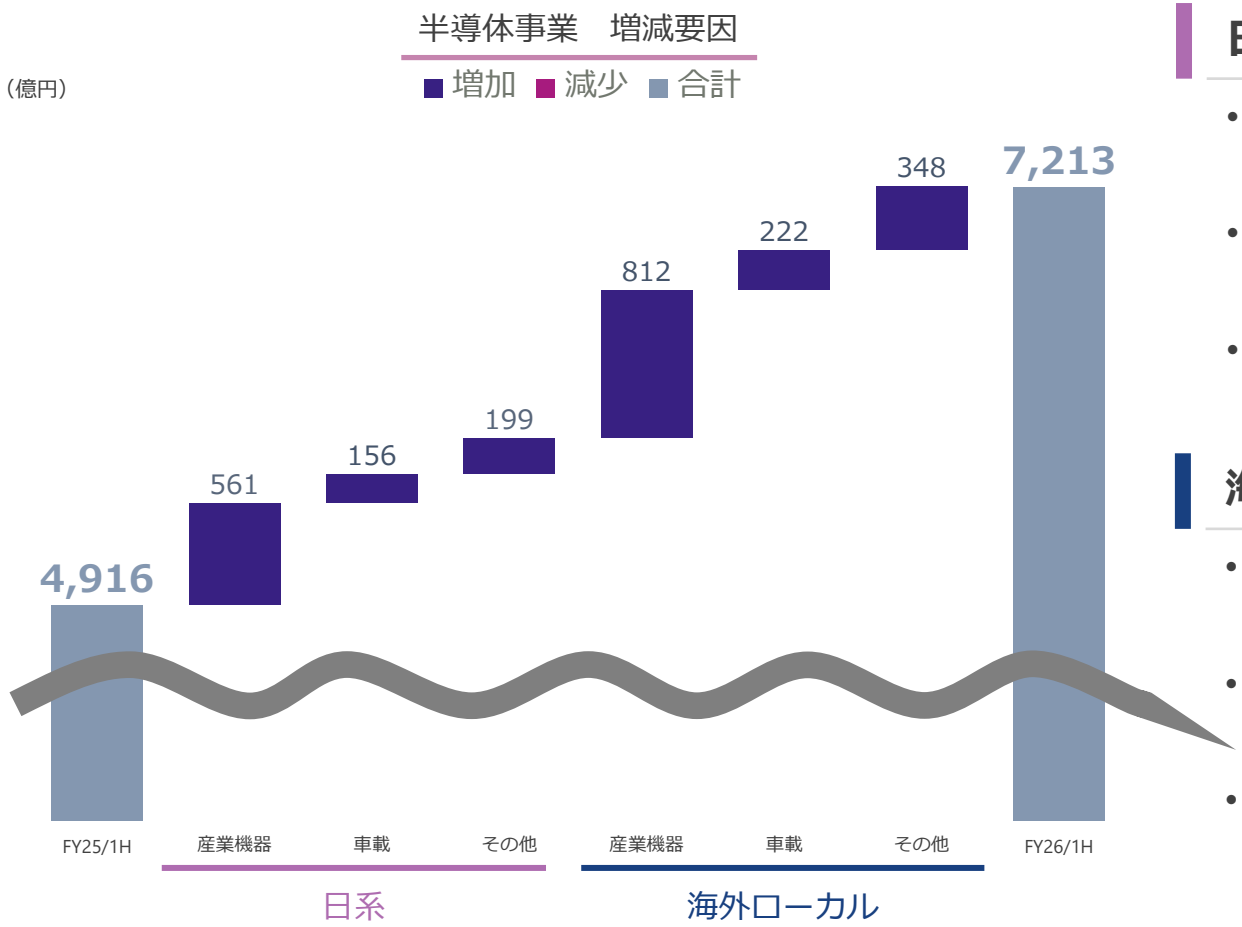
キャリア	提供先	ユーザ企業
GPUサーバ / ネットワーク / ストレージ	インフラ系AI商材	GPUサーバ / ネットワーク / ストレージ
リソースマネジメント	システム系AI商材	開発環境 / データ基盤 / LLMルーティング
	エッジ系AI商材	（ フィジカルAI ）
	特化型汎用サービス	業種・業務特化アプリケーション
システムインテグレーション	個社向けサービス	システムインテグレーション / モデル開発

02. 中期経営計画（2025年～2027年度）の進捗

1. 全社
2. 半導体事業
3. サイバーセキュリティ事業
4. CPSソリューション事業
5. 経営基盤強化

半導体事業の増減要因

前年同期比2,298億円増（+47%）　国内、海外ともに成長



日系企業向け　前年同期比＋30%

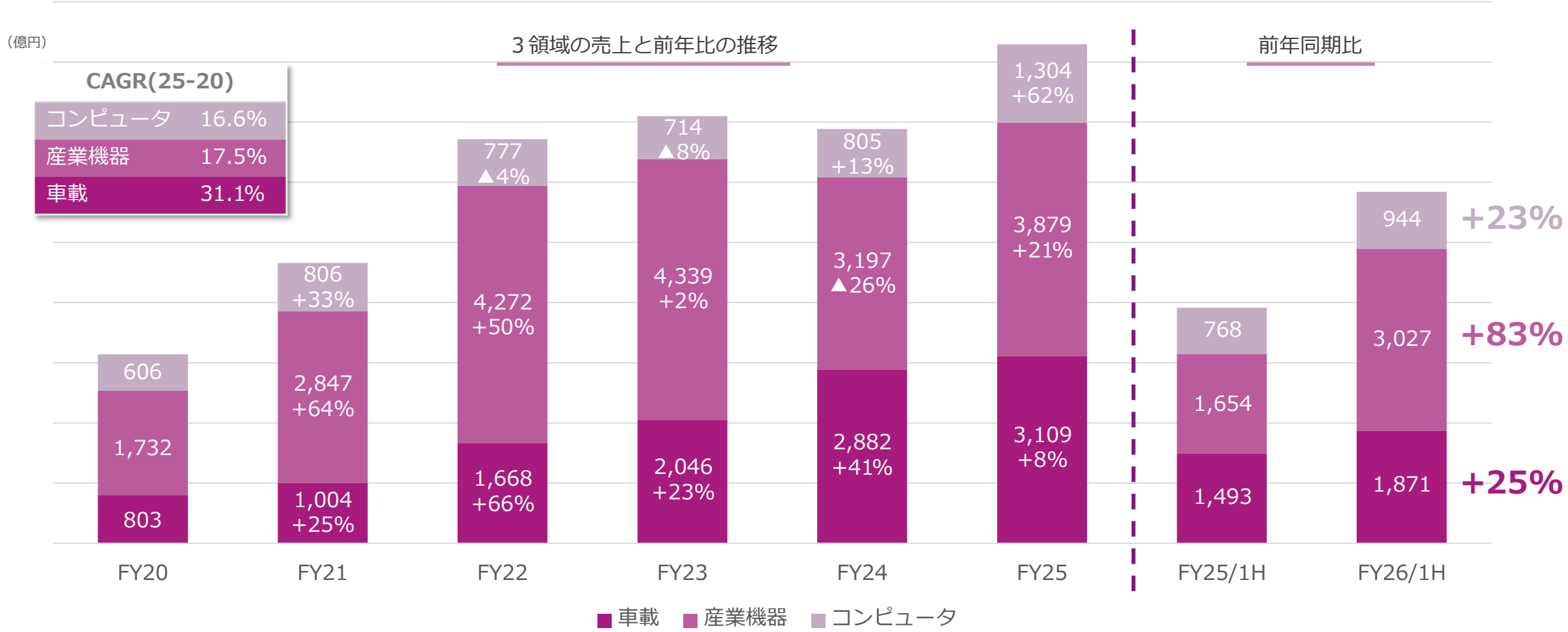
- 産業機器　**前年同期比＋58%**
  半導体製造装置、FA工作機械など幅広い分野で回復
- 車載　**前年同期比+12%**
  顧客の在庫調整が落ち着き、受注回復傾向
- その他　**前年同期比＋23%**
  幅広い市場でメモリの新規採用が増加

海外ローカル企業向け　前年同期比+75%

- 産業機器　**前年同期比+118%**
  商流移管に加え、幅広い分野で堅調に推移
- 車載　**前年同期比+78%**
  商流移管により、顧客の増加
- その他　**前年同期比+40%**
  AIサーバー向けの需要が堅調

成長市場の継続強化

車載の成長、産業機器の回復・成長に加え、AI用途でコンピュータが成長



※ FY20～25は変更前の報告セグメント、FY25/1H、FY26/1Hは変更後の報告セグメントで算出。詳細はAppendixの「報告セグメントの変更について」をご参照ください。

半導体事業における戦略投資

北欧、インドの事業拡大

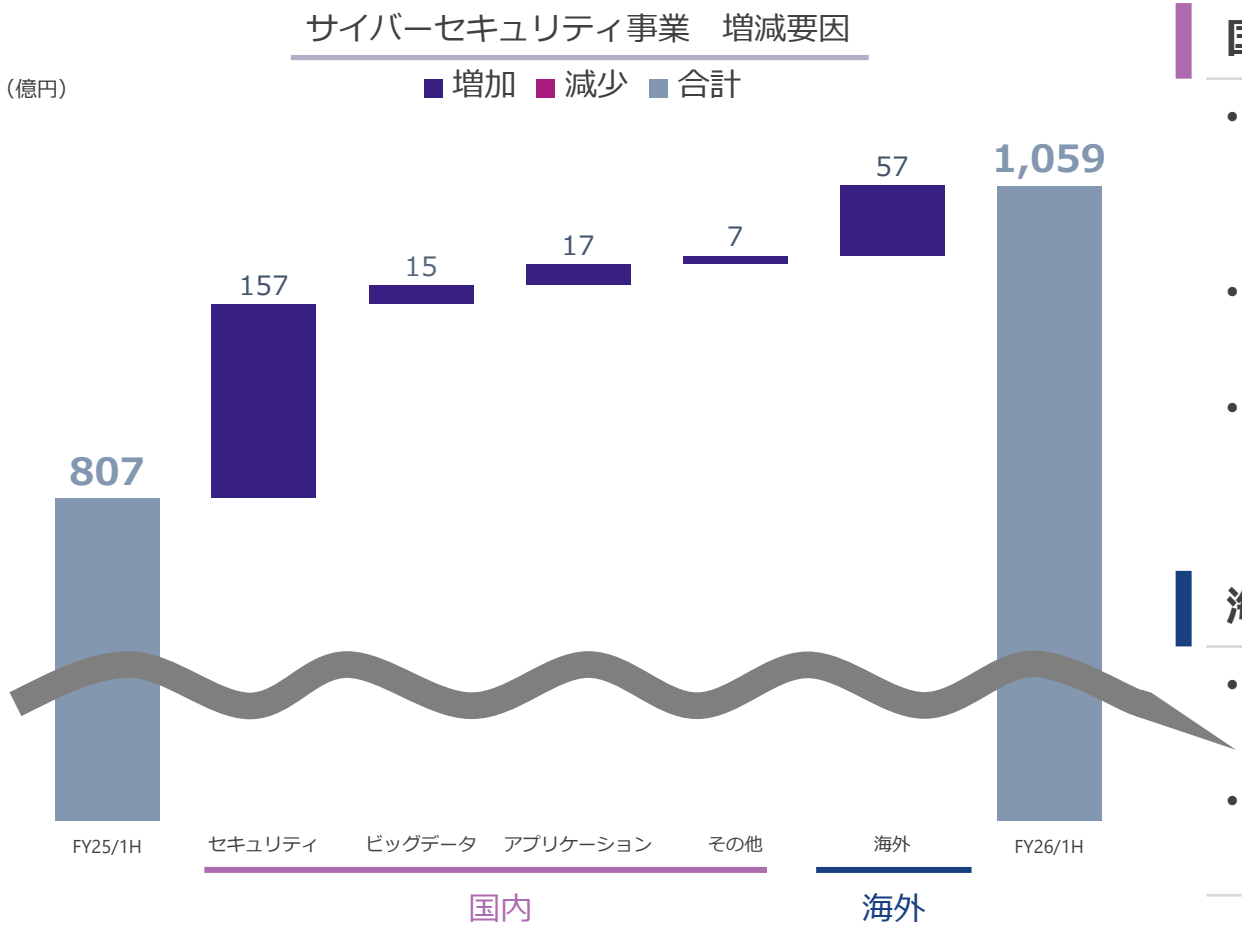
	Indesmatech （インデスマテック）	Elektronika （エレクトロニカ）
発表時期	26年5月	26年9月
本社所在地	デンマーク	インド（チェンナイ）
カバレージ	デンマーク、スウェーデン、ノルウェイ、フィンランド、 ポーランド、エストニア、ラトビア、リトアニアの１０国	インド国内に６拠点 物流２拠点
ポートフォリオ	ワイヤレスIoTおよび通信 組込みコンピューティング、メモリ、ASIC オーディオおよびセンシング 電子回路設計支援	ロジック・アナログ製品 ディスクリート製品 コネクター・機構品
アプリケーション	ロボティクス オーディオ 組込みコンピューティング	車載 産業機械 コンシューマ

02. 中期経営計画（2025年～2027年度）の進捗

1. 全社
2. 半導体事業
3. サイバーセキュリティ事業
4. CPSソリューション事業
5. 経営基盤強化

サイバーセキュリティ事業の増減要因

前年同期比252億円増（+31%）、国内、海外ともに成長



国内　前年同期比＋39%

- セキュリティ　**前年同期比＋42%**
  エンドポイント、クラウドセキュリティ、Webアプリケーション、を中心に成長
- ビッグデータ　**前年同期比＋33%**
  FY25上期におけるマイナスから回復
- アプリケーション　**前年同期比＋29%**
  クラウドアプリケーションを中心に成長

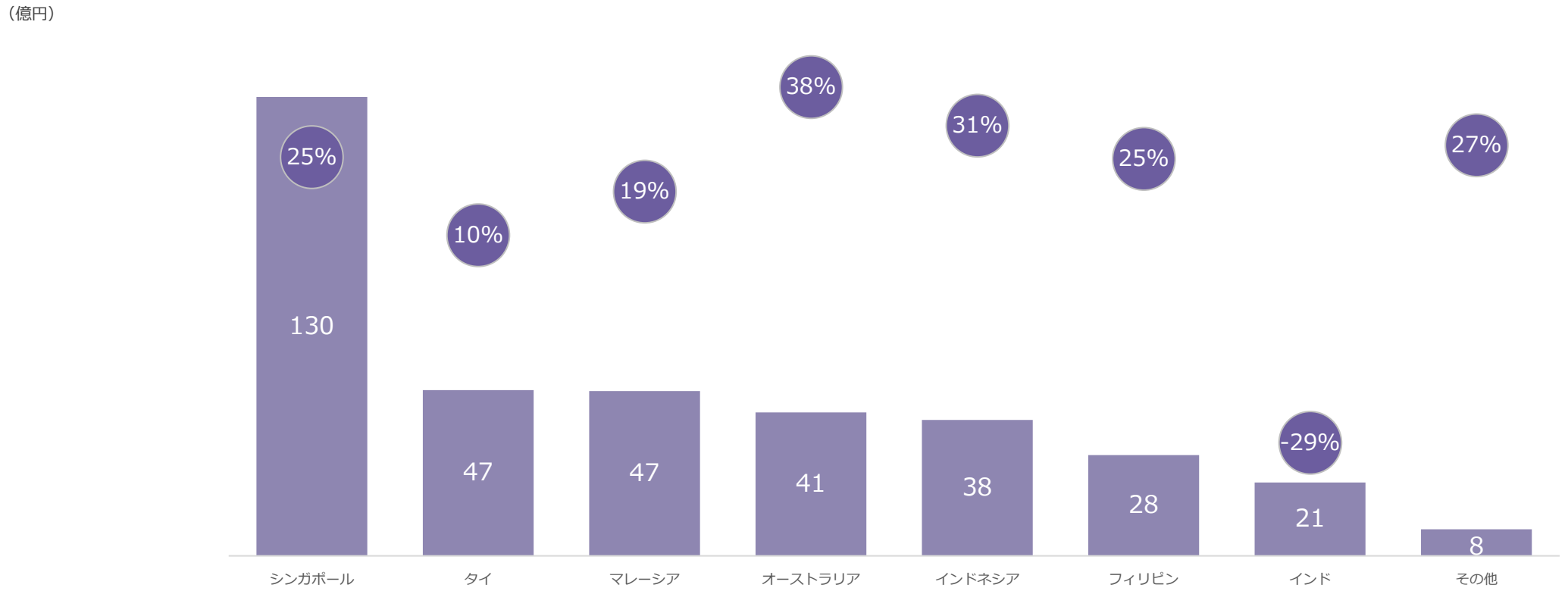
海外　前年同期比＋19%

- インドを除く主要国で成長　**前年同期比+10-36%**
  各国における取り扱い主力製品が順調に成長
- インド　**前年同期比▲29%**
  前年の大型案件の反動減によりマイナス成長

サイバーセキュリティ事業（海外）

前年同期比57億円増（＋19%）、インドを除く主要国にて成長

国別売上（FY26/1H）・前年同期比

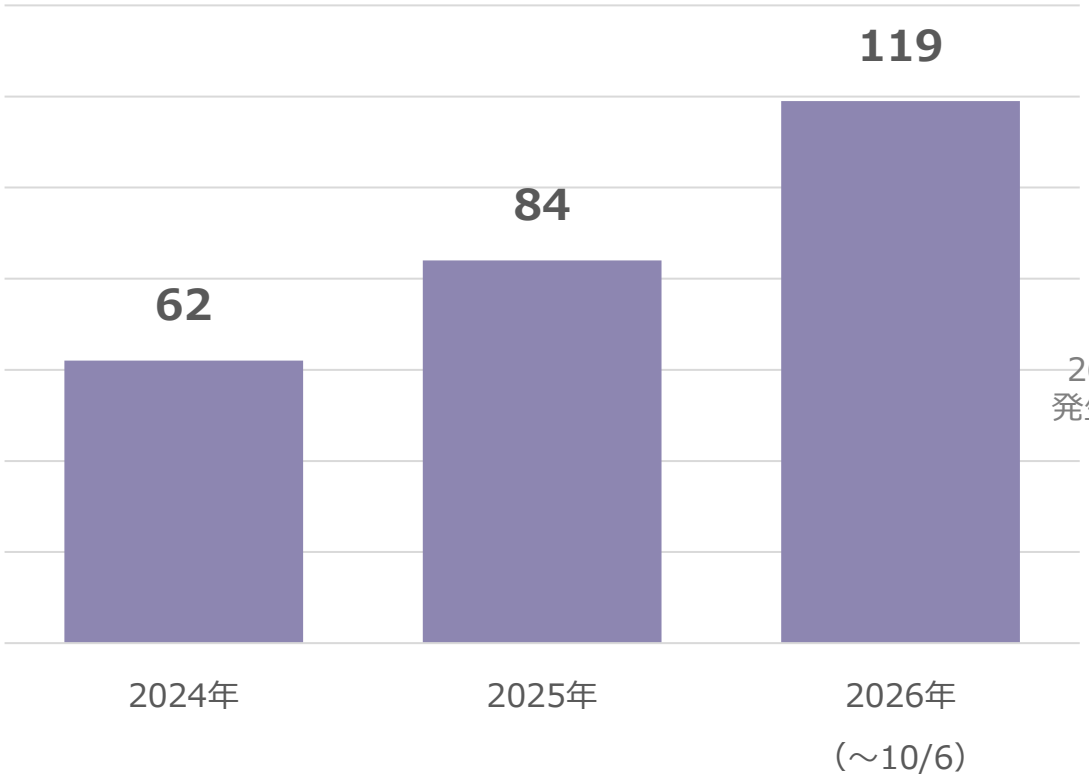


※ %表記は前年同期比

セキュリティ研究センター

相次ぐWeb侵害による情報漏えい

国内Web侵害の公表件数



26/7以降に
発生した81件

無差別攻撃・取れる情報を片っ端から収集



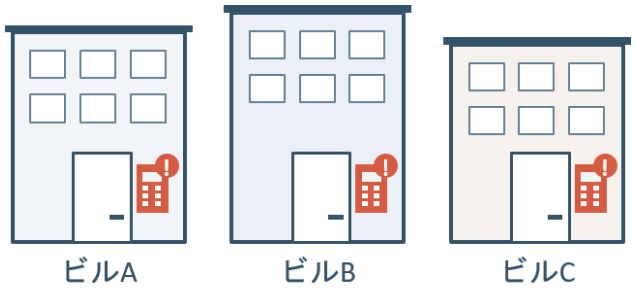
本スライドの情報は弊社セキュリティ研究センターのリサーチに基づく情報、および見解です。
https://security.macnica.co.jp/blog/2026/10/web-incidents2026.html

セキュリティ研究センター

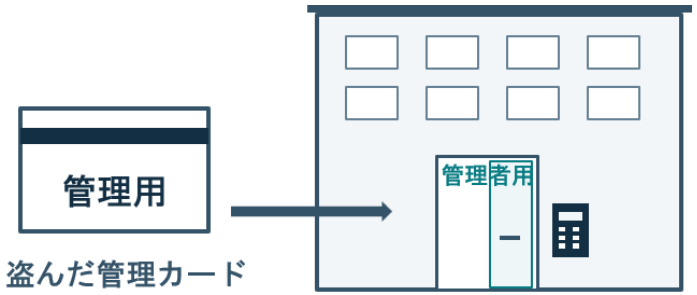
個社ごとの対策、攻撃の監視が重要に

AIを使い効率的に大量のサイトに対して攻撃前の調査を行える

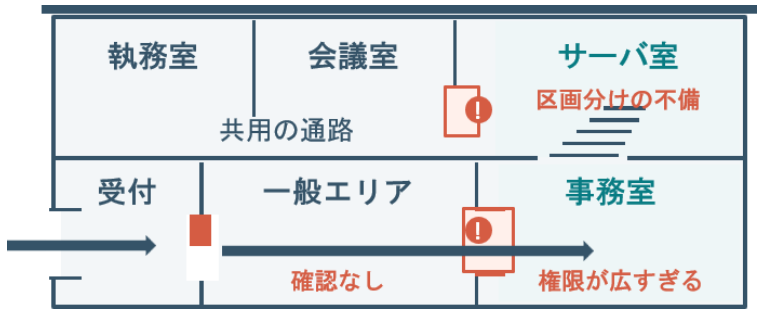
1 共通ソフトウェアの脆弱性をつく攻撃手法



2 アカウントや認証の不備をつく攻撃手法



3 **個別サイトの欠陥をつく攻撃手法**
（構造/API機能/アクセス権等）



個社ごとの対策、攻撃の監視が重要

自社サービス ”ANTERAS”

個社ごとの対策、攻撃の監視に対応した自社サービス

ANTERAS

攻撃前 → 攻撃中 → 攻撃後

ANTERAS ASM
公開資産の網羅的な
把握とリスク検出

ANTERAS WEB
Webトリアージ
Webアプリ診断

AI Pen Test（開発中）

インシデント・レスポンス

ANTERAS Threat Hunting
内部潜伏型脅威の調査

ANTERAS DarkWeb
認証情報漏洩状況調査
ダークウェブ調査

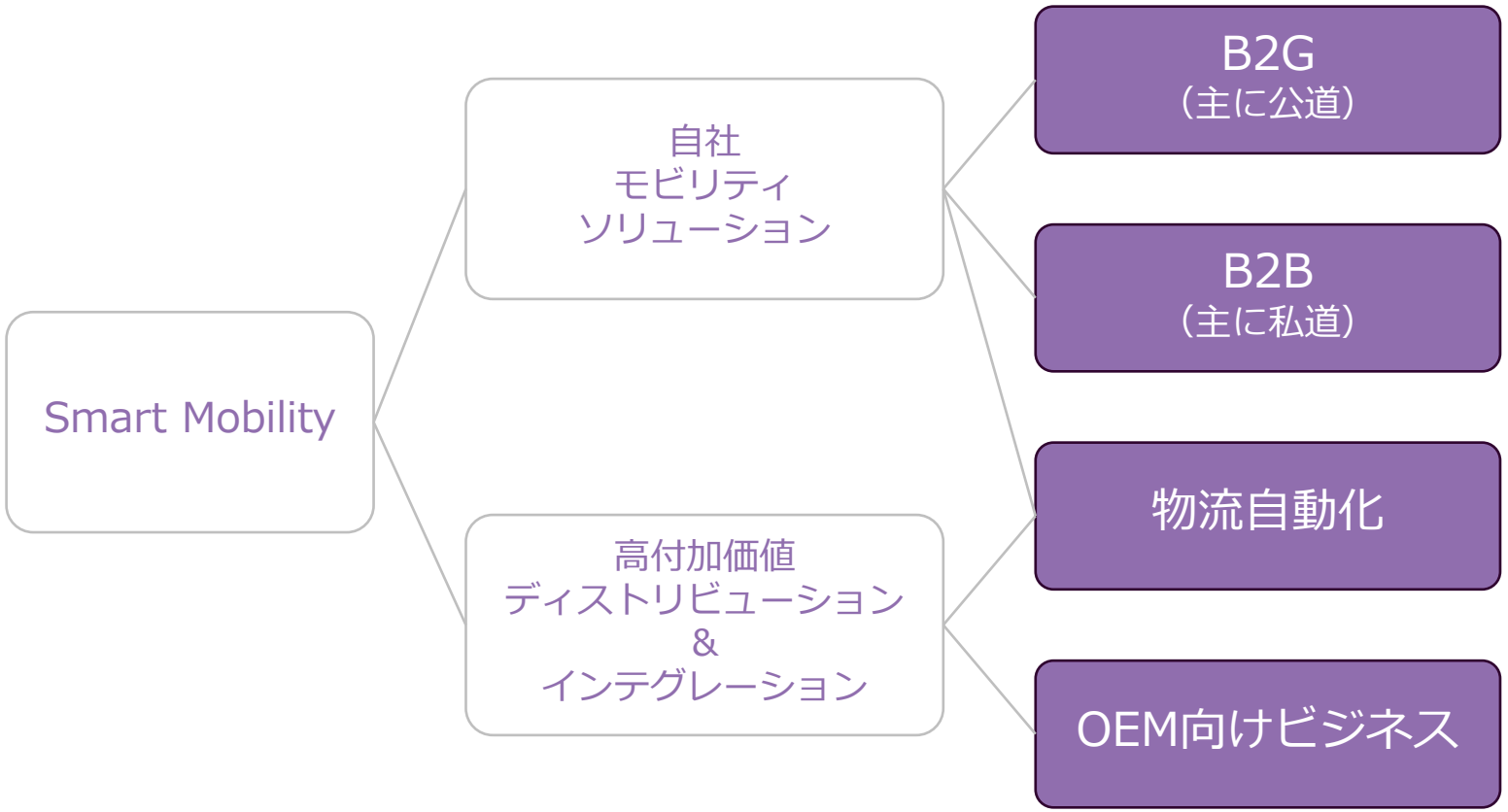
ANTERAS Assist
リスク対処支援
現地連絡代行

02. 中期経営計画（2025年～2027年度）の進捗

1. 全社
2. 半導体事業
3. サイバーセキュリティ事業
4. CPSソリューション事業
5. 経営基盤強化

Smart City & Mobility

B2Bの強化と長期を見据えた物流自動化の実証実験の開始



実証実験実績：　93件
定常運行実績：　6件
国交省/総務省採択：　6件

工場内、ホテル、テーマパーク
観光地、公園　など

自動物流道路 実証実験
港湾 実証実験
横持輸送 実証実験

自社モビリティソリューションで培ったノウハウと世界中の最新技術

Smart City & Mobility

顧客体験価値の向上、人・モノの移動の効率化

ホテルにおける顧客体験価値や従業員満足度の向上 ※

MACNICA × 星のや沖縄 HOSHINOYA Okinawa

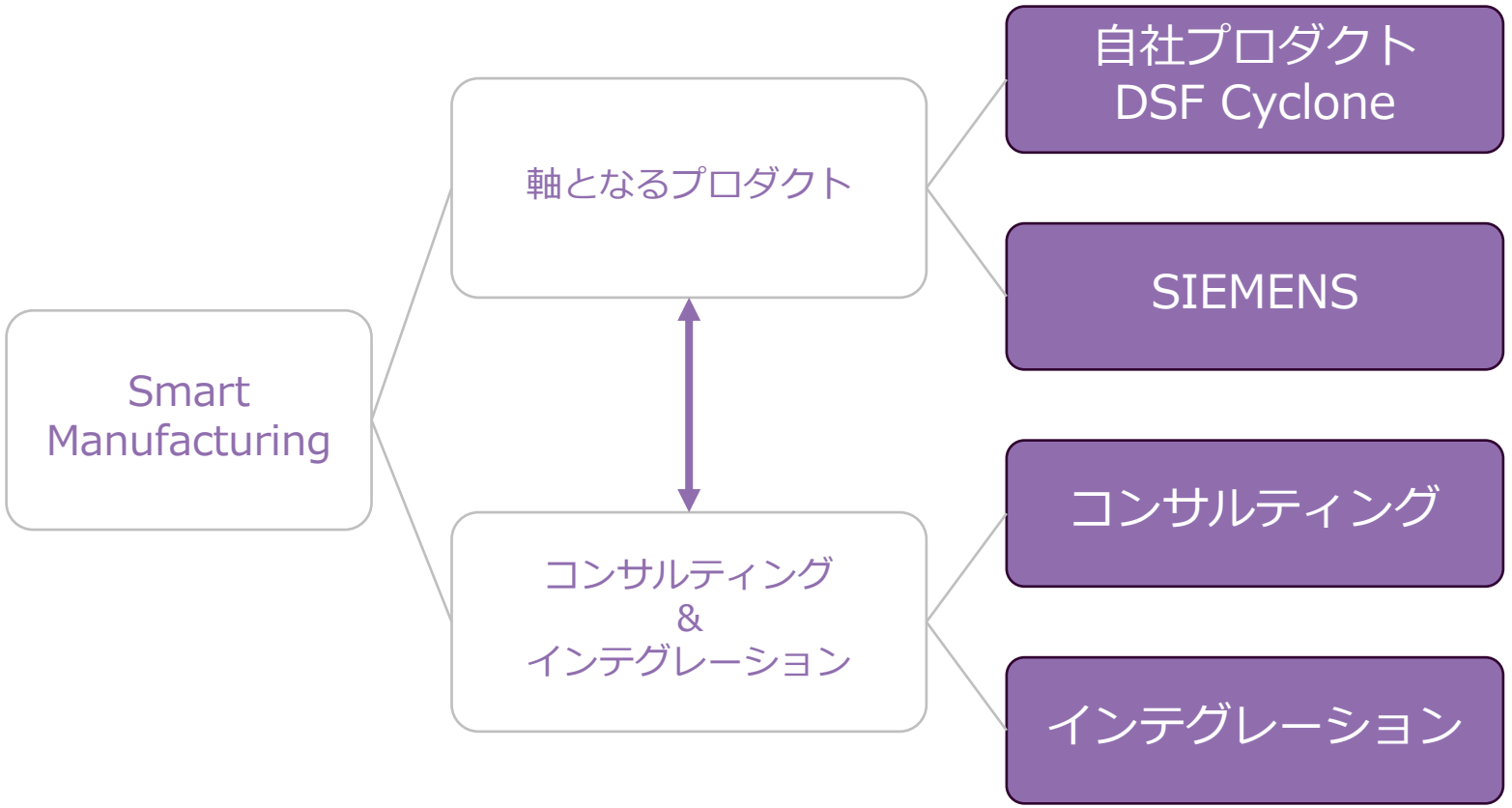


- 工場内での従業員の移動
  物流の自動化
- 観光地での観光客の移動
- 公園、テーマパークでの来場者、スタッフの移動
  物流の自動化

※ 星のや沖縄様施設においてリゾートホテル内におけるサービスモデルの検証を目的に実証実験を行いました（2026/1/30弊社プレスリリース）

Smart Manufacturing

戦略投資によるコンサルティング、インテグレーションの強化



製造現場DXサービス
- 生産現場のデータプラットフォーム
- 現場起点の改善サイクル

MES（製造実行システム）
PLM（製品ライフサイクル管理）
Mendix（ローコードプラットフォーム）

コンサルティング・開発力を強化

RANGELEAF CONSULTING

02.中期経営計画（2025年～2027年度）の進捗

❶ 全社

❷ 半導体事業

❸ サイバーセキュリティ事業

❹ CPSソリューション事業

❺ 経営基盤強化

人的資本の最大化

グローバル人材情報基盤と経営チームの多様性推進

1

グローバル人材情報基盤の導入（FY26～28）

- グループ全体の人材ポートフォリオの可視化、戦略的な人材配置・育成を推進
- 人材の専門性と機動力を高め、加速する事業環境変化に対応

2

経営チームの多様性推進と外部プロフェッショナル人材の登用

- 主要コーポレート部門（財務 / 人事 / IT / 法務）のトップポジションに外部プロフェッショナルを招聘
- 外部で培われた知見やベストプラクティスを経営に取り込む

２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）

MACNICA Green Tech Messe（マクニカ グリーンテック メッセ）

テックで、グリーンをおもしろく



EXPO 2027 YOKOHAMA JAPAN | タネ●まく、MACNICA

プラチナパートナー

世界中から集めた未来の技術のタネ

未来の姿を想像する五感を通した体験展示

省庁と連携した催事

自動運転バスの営業運行

©Expo 2027

DXの取り組み

自社製品の開発スピード加速と生産性向上

経営課題	“サービス・ソリューションカンパニー”への変革
DX 取り組み方針	サービス・ソリューションの開発スピード加速 / 生産性向上による収益性改善
施策	**変革** 共通基盤の拡張とデータ利活用の促進 / **成長** IT・DX基盤整備 / **基盤** グローバルサポートフレームワークの構築

自社サービスの量産

自社サービス開発 / 運用基盤
適用サービス数：50サービス

Copilotの社内活用
FY26/1H 利用率：97%

Power Platform開発
FY26/1H 開発件数：1,050件

DX人材の創出

UiPath（業務自動化）
開発スキル保有者：66人

Power Platform（ローコード）
開発スキル保有者：365人

AIトレーニングコンテンツ
コンテンツ数：30件
FY26/1H 閲覧数：1万回以上

グローバルレベル生産性向上

デジタルツールによる効率化
コスト削減効果：3.4億円/年見込み

海外子会社の基幹システム統合
２つの主要子会社の統合完了
FY30までに18子会社に展開予定

外部評価

DX注目企業2026
Digital Transformation

2026 CRM BEST PRACTICE AWARD

サステナビリティ

GHG排出量の削減とサステナビリティ外部評価

GHG排出量

TCFD第三者検証を実施

Scope1,2は順調に削減

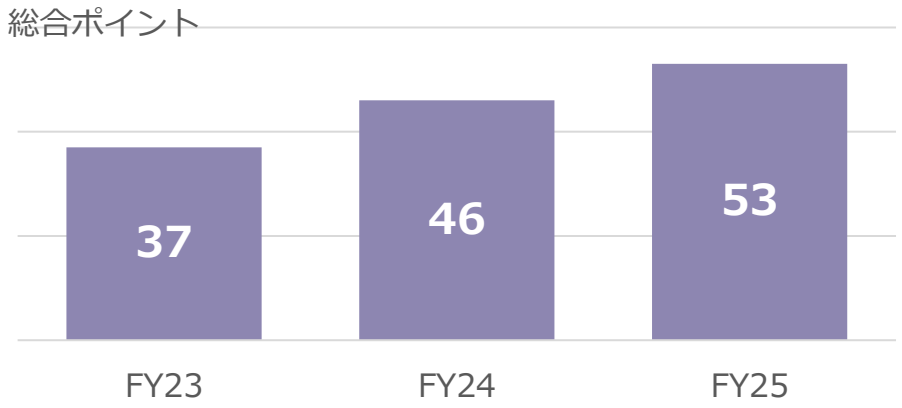
Scope3はビジネスの伸長により増加

	基準年比（FY22-FY25）	前年比（FY24-FY25）
Scope1	▲81.7%	▲15.1%
Scope2 *1	▲20.8%	▲ 5.4%
Scope3 *2	▲ 3.7%	＋20.9%

EcoVadis（サステナビリティ外部評価）

前年比７ポイント増

ブロンズ目指して取り組みを継続



*1 海外連結子会社まで含む（マーケット基準）
*2 産業連関表を用いたもの

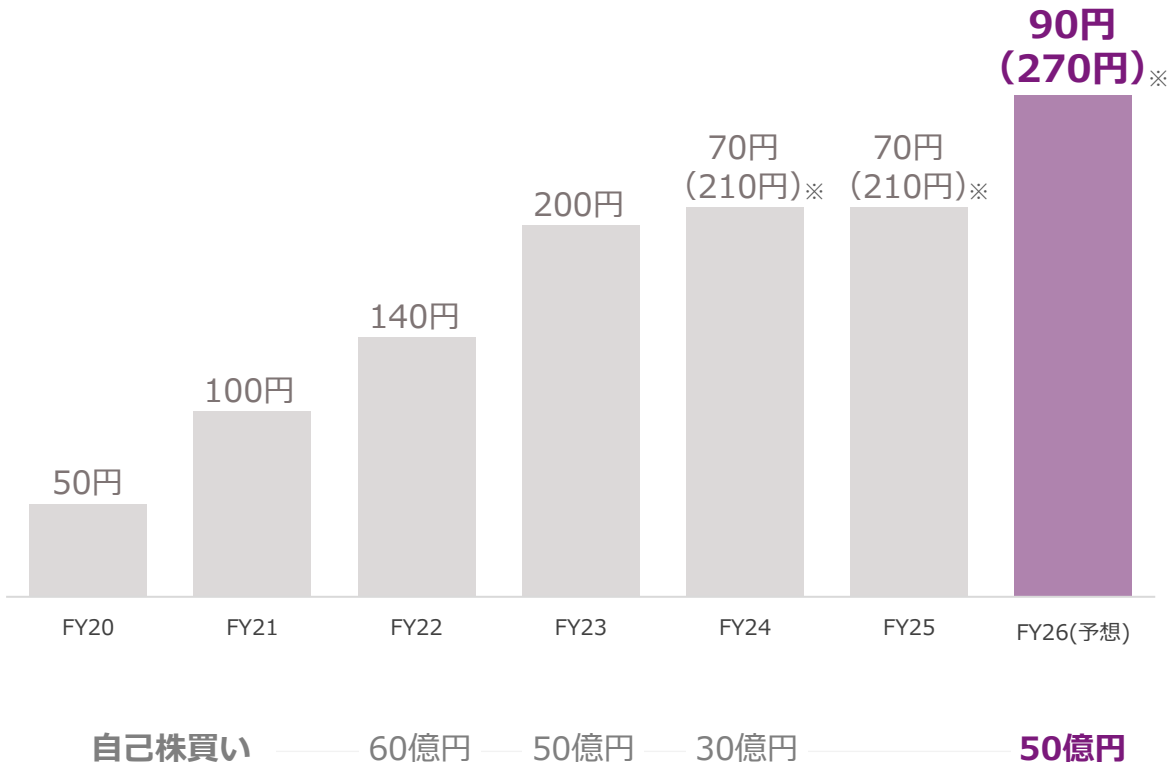
株主還元

株主還元の方針

総還元性向　**40-50%**

DOE　**5%**

1株当たり年間配当金の推移と自己株買い



※ 1株あたり年間配当金額を分割前の金額に換算

03. Appendix

報告セグメントの変更について

変更の概要

- 従来の報告セグメントである「集積回路及び電子デバイスその他事業」及び「サイバーセキュリティ及びその他ITソリューション事業」に含まれていたCPSソリューション領域の事業を切り離し、「CPSソリューション事業」を新たな報告セグメントとして追加いたします。また、本変更とあわせて、「集積回路及び電子デバイスその他事業」の名称を「半導体事業」に、「サイバーセキュリティ及びその他ITソリューション事業」の名称を「サイバーセキュリティ事業」に変更いたします。
- 2026年度第1四半期から変更。なお、前年同期の数値については、変更後のセグメント区分に組み替えた数値により比較・分析を行っております。

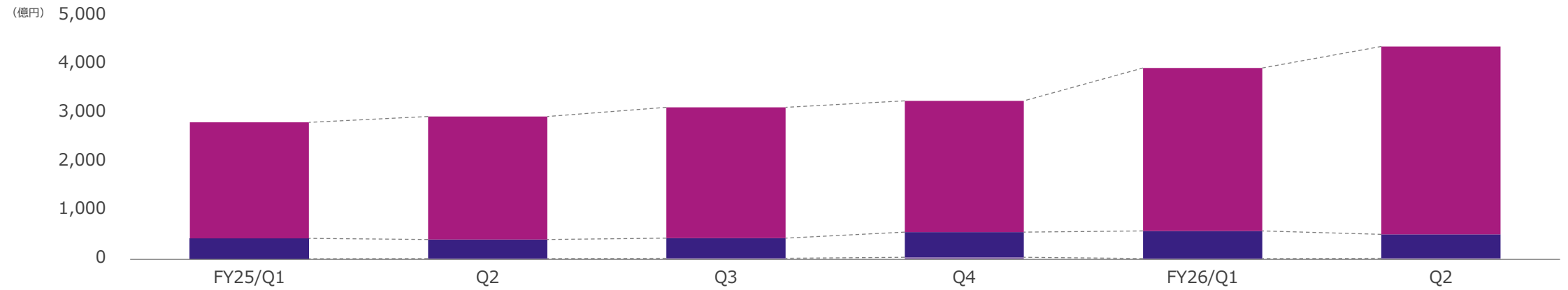
（変更前）

報告セグメント
集積回路及び電子デバイスその他事業
サイバーセキュリティ及び その他ITソリューション事業

（変更後）

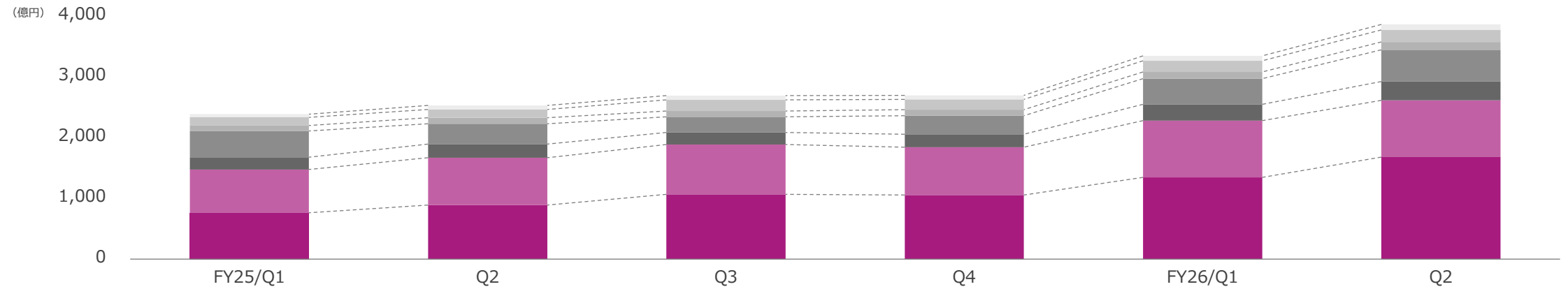
報告セグメント	報告セグメントに属する商品やサービスの種類
半導体事業	集積回路、電子デバイス等
サイバーセキュリティ事業	サイバーセキュリティ等に関連するハードウェア、ソフトウェア、サービス等
CPSソリューション事業	スマートシティ/モビリティ、スマートマニュファクチャリング等に関連するハードウェア、ソフトウェア、サービス等

四半期推移　セグメント別：売上高



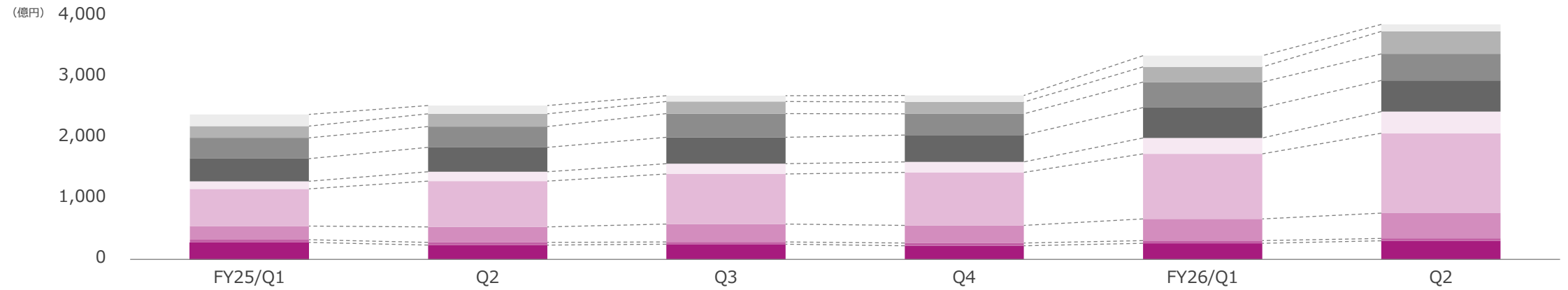
		FY25/Q1		Q2		Q3		Q4		FY26/Q1		Q2	
実績|構成比（億円|%）	半導体	2,386	85%	2,529	86%	2,693	86%	2,698	83%	3,349	85%	3,864	88%
	ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ	417	15%	390	13%	412	13%	520	16%	567	14%	491	11%
	CPSｿﾘｭｰｼｮﾝ	14	0%	19	1%	23	1%	43	1%	18	1%	23	1%
YoY|QoQ	半導体	-	-	-	+6%	-	+7%	-	+0%	+40%	+24%	+53%	+15%
	ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ	-	-	-	▲6%	-	+6%	-	+26%	+36%	+9%	+26%	▲13%
	CPSｿﾘｭｰｼｮﾝ	-	-	-	+36%	-	+22%	-	+88%	+32%	▲58%	+21%	+25%

四半期推移　半導体事業（用途別）：売上高



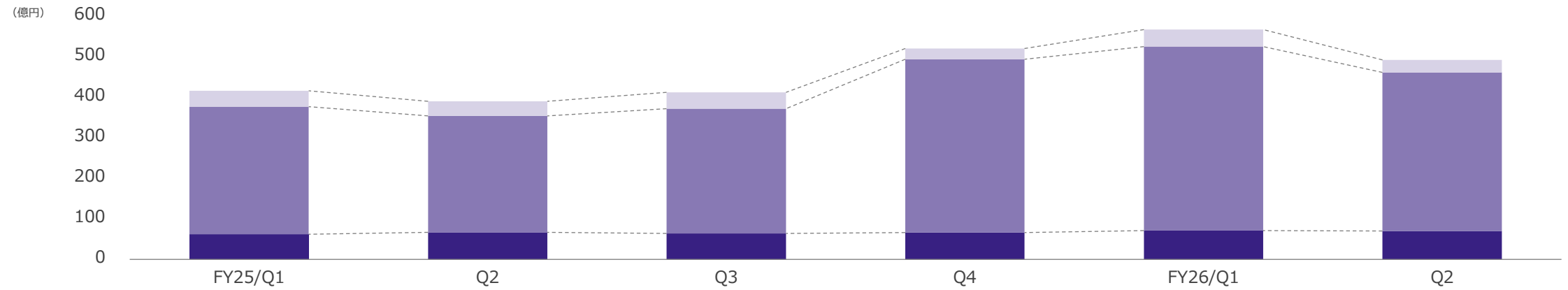
		FY25/Q1		Q2		Q3		Q4		FY26/Q1		Q2	
実績|構成比（億円|%）	通信端末	52	2%	65	3%	69	2%	67	3%	82	2%	90	2%
	通信インフラ	134	6%	137	5%	185	7%	168	6%	184	6%	198	5%
	OA・周辺機器	90	4%	98	4%	97	4%	99	4%	110	3%	130	3%
	コンピュータ	432	18%	336	13%	256	10%	305	11%	422	13%	522	14%
	民生機器	202	8%	223	9%	198	7%	215	8%	268	8%	310	8%
	車載	713	30%	780	31%	822	30%	788	29%	936	28%	934	24%
	産業機器	763	32%	891	35%	1,066	40%	1,054	39%	1,346	40%	1,680	44%
YoY|QoQ	通信端末	-	-	-	+26%	-	+6%	-	▲3%	+58%	+21%	+37%	+10%
	通信インフラ	-	-	-	+2%	-	+35%	-	▲9%	+37%	+10%	+45%	+8%
	OA・周辺機器	-	-	-	+8%	-	▲0%	-	+2%	+22%	+11%	+33%	+18%
	コンピュータ	-	-	-	▲22%	-	▲24%	-	+19%	▲3%	+38%	+56%	+24%
	民生機器	-	-	-	+11%	-	▲11%	-	+9%	+33%	+25%	+39%	+15%
	車載	-	-	-	+9%	-	+6%	-	▲4%	+31%	+19%	+20%	▲0%
	産業機器	-	-	-	+17%	-	+20%	-	▲1%	+77%	+28%	+89%	+25%

四半期推移　半導体事業（品目別）：売上高



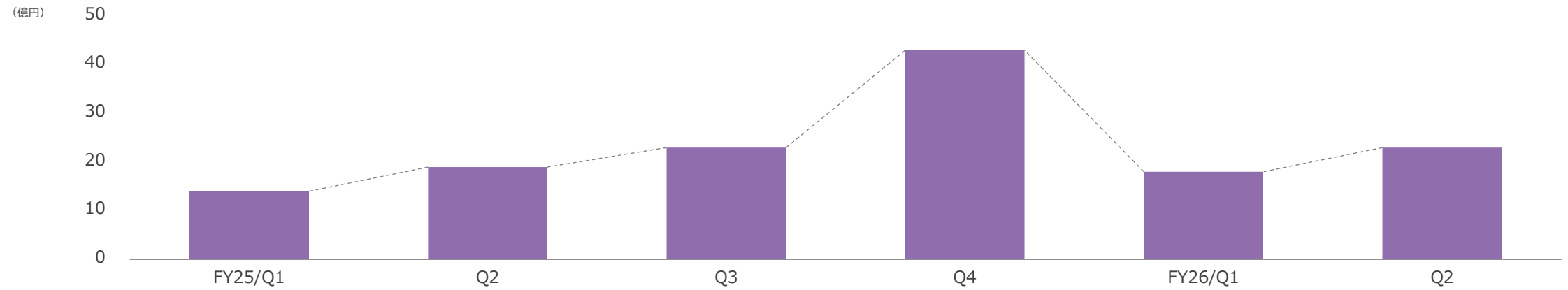
		FY25/Q1		Q2		Q3		Q4		FY26/Q1		Q2	
実績|構成比（億円|%）	その他	193	8%	134	5%	96	4%	105	4%	183	5%	115	3%
	電子デバイス	193	8%	211	8%	198	7%	197	7%	250	7%	370	10%
	パワーIC他	342	14%	340	14%	390	15%	348	13%	418	13%	437	11%
	マイコン	372	16%	402	16%	434	16%	442	16%	503	15%	512	13%
	メモリー	125	5%	156	6%	171	6%	172	6%	259	8%	356	9%
	アナログ	612	26%	752	30%	823	31%	874	33%	1,070	32%	1,314	34%
	ASSP	223	9%	256	10%	296	11%	289	11%	358	11%	417	11%
	ASIC	45	2%	42	2%	35	1%	45	2%	46	1%	38	1%
	PLD	280	12%	236	9%	250	9%	224	8%	263	8%	306	8%
YoY|QoQ	その他	-	-	-	▲31%	-	▲28%	-	+9%	▲5%	+74%	▲14%	▲37%
	電子デバイス	-	-	-	+9%	-	▲6%	-	▲0%	+29%	+27%	+75%	+48%
	パワーIC他	-	-	-	▲1%	-	+15%	-	▲11%	+22%	+20%	+29%	+5%
	マイコン	-	-	-	+8%	-	+8%	-	+2%	+35%	+14%	+27%	+2%
	メモリー	-	-	-	+25%	-	+9%	-	+1%	+107%	+50%	+128%	+38%
	アナログ	-	-	-	+23%	-	+10%	-	+6%	+75%	+22%	+75%	+23%
	ASSP	-	-	-	+15%	-	+15%	-	▲2%	+60%	+24%	+63%	+17%
	ASIC	-	-	-	▲8%	-	▲17%	-	+30%	+2%	+3%	▲9%	▲18%
	PLD	-	-	-	▲16%	-	+6%	-	▲10%	▲6%	+17%	+30%	+16%

四半期推移　サイバーセキュリティ事業（品目別）：売上高



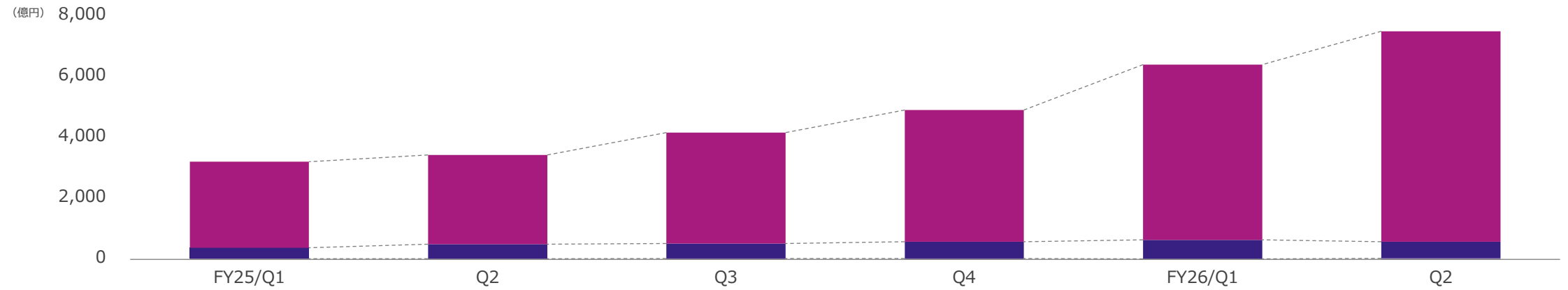
		FY25/Q1		Q2		Q3		Q4		FY26/Q1		Q2	
実績|構成比（億円|%）	ハードウェア	39	9%	36	9%	40	10%	26	5%	42	7%	31	6%
	ソフトウェア	315	76%	287	74%	308	75%	428	82%	454	80%	391	80%
	サービス	62	15%	67	17%	64	15%	66	13%	71	13%	70	14%
YoY|QoQ	ハードウェア	-	-	-	▲7%	-	+11%	-	▲36%	+9%	+64%	▲14%	▲27%
	ソフトウェア	-	-	-	▲9%	-	+7%	-	+39%	+44%	+6%	+36%	▲14%
	サービス	-	-	-	+7%	-	▲5%	-	+4%	+15%	+8%	+5%	▲2%

四半期推移　CPSソリューション事業：売上高



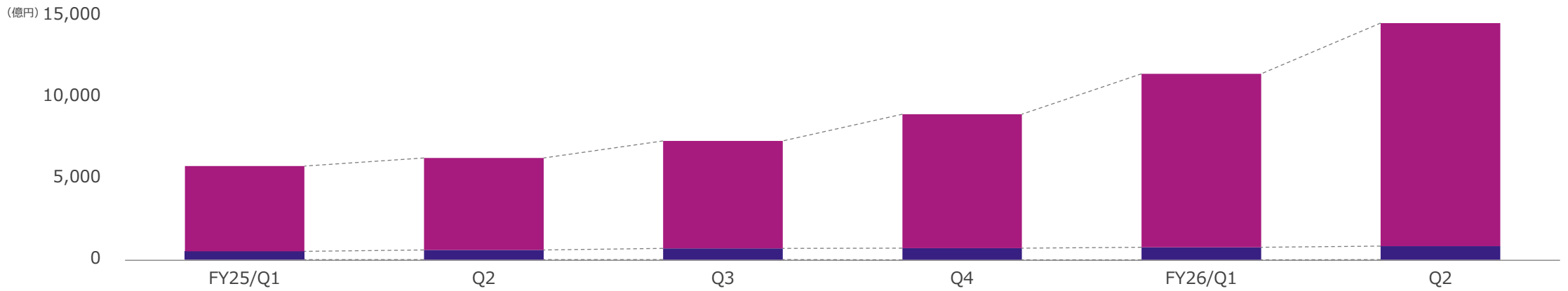
		FY25/Q1		Q2		Q3		Q4		FY26/Q1		Q2	
実績|構成比（億円|%）	CPSソリューション	14	100%	19	100%	23	100%	43	100%	18	100%	23	100%
YoY|QoQ	CPSソリューション	-	-	-	+36%	-	+22%	-	+88%	+32%	▲58%	+21%	+25%

四半期推移　セグメント別：受注高



		FY25/Q1		Q2		Q3		Q4		FY26/Q1		Q2	
実績|構成比（億円|%）	半導体	2,830	88%	2,936	85%	3,649	87%	4,332	88%	5,765	90%	6,921	92%
	ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ	362	11%	477	14%	498	12%	548	11%	627	10%	548	7%
	CPSｿﾘｭｰｼｮﾝ	20	1%	22	1%	26	1%	31	1%	16	0%	35	1%
YoY|QoQ	半導体	-	-	-	+4%	-	+24%	-	+19%	+104%	+33%	+136%	+20%
	ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ	-	-	-	+32%	-	+5%	-	+10%	+73%	+15%	+15%	▲13%
	CPSｿﾘｭｰｼｮﾝ	-	-	-	+7%	-	+19%	-	+18%	▲24%	▲49%	+63%	+128%

四半期推移　セグメント別：受注残高



		FY25/Q1		Q2		Q3		Q4		FY26/Q1		Q2	
実績|構成比（億円|%）	半導体	5,241	90%	5,647	90%	6,603	90%	8,237	92%	10,653	93%	13,710	94%
	ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ	513	9%	600	9%	687	9%	715	8%	775	7%	831	6%
	CPSｿﾘｭｰｼｮﾝ	36	1%	40	1%	43	1%	31	0%	28	0%	41	0%
YoY|QoQ	半導体	-	-	-	+8%	-	+17%	-	+25%	+103%	+29%	+143%	+29%
	ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ	-	-	-	+17%	-	+15%	-	+4%	+51%	+8%	+39%	+7%
	CPSｿﾘｭｰｼｮﾝ	-	-	-	+9%	-	+8%	-	▲29%	▲23%	▲8%	+3%	+46%

